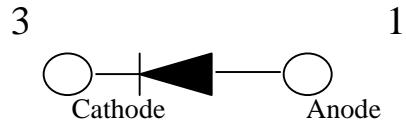




Schottky Diode (FHBAS70)

肖特基二极管



MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Rating 额定值	Symbol 符号	Value 值	Unit 单位
Reverse Voltage 反向电压	V _R	70	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	I _F	70	mAdc
Peak Forward Surge Current 正向最大浪涌电流 t = 1s	I _{FM(surge)}	100	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) T _A =25	P _D	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) T _A =25 总耗散功率 氧化铝衬底	P _D	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	T _{J,T_{stg}}	150 , -55 to +150	

DEVICE MARKING 打标

FHBAS70=K1

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

(T_A=25 unless otherwise noted 如无特殊说明，温度为 25)

Characteristic 特性	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
OFF CHARACTERISTICS 截止电特性				
Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流(V _R =50Vdc)	I _R	—	0.1	μAdc
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压(I _{BR} =10 μ Adc)	V _(BR)	70	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压 (I _F =1mAdc) (I _F =10mAdc) (I _F =15mAdc)	V _F	—	410 750 1000	mVdc
Total Capacitance 电容(V _R =0V,f=1.0MHz)	C _T	—	2	pF



SOT-23 封装外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)



DIM	MILLIMETERS
A	2.85~3.04
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.45±0.05
E	2.40+0.30/-0.20
G	1.90±0.10
K	0.00-0.10
M	0.20 MIN
N	0.60±0.10
P	7±2°

1. ANODE
2. NO CONNECTION
3. CATHODE

SOT-23